



RE944-S3

- Bread Board soldable para zócalo de 28 pins
- Fibra de vidrio epoxidica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Estañado en caliente
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Adaptador para zócalo de 28 pins a una distancia de 7,62 mm
- Espacio entre orificios 2,54 mm
- 14 nodos de soldadura de 3 orificios por lado y 2 x 14 nodos de soldadura de 2 orificios
- Cable conductor en forma de U
- Zona de experimentación en el espacio entre orificios de 2,54 mm con 12 x 16 nodos de soldadura de Ø 2,20 mm
- Tamaño 46,99 x 73,02 mm